StarTech.com Tube de Pâte Thermique pour Dissipation Thermique d'Unité Centrale (HEATGREASE20)

StarTech.com Tube de Pâte Thermique pour Dissipation Thermique d'Unité Centrale - 20g - > 1066W/m-K - Pâte pour dissipateur thermique de processeur - pour P/N: FAN1156PWM



La pâte thermique pour unité centrale HEATGREASE20 peut être utilisée pour augmenter l'efficacité d'un refroidisseur de processeur en thermoliant la surface du processeur au dissipateur thermique, permettant ainsi à ce dernier et au ventilateur d'éliminer plus efficacement la chaleur nocive générée par le processeur.

Ce tube de 20 g de graisse thermique à base de céramique permet l'installation de nombreux processeurs dans la plupart des ordinateurs personnels ou professionnels ou toute autre petite application où le thermoliage de deux surfaces est nécessaire.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	StarTech.com Tube de Pâte Thermique pour Dissipation Thermique d'Unité Centrale - 20g - >1066W/m-K - pâte pour dissipateur thermique de processeur
Type de produit	Pâte pour dissipateur thermique de processeur
Dimensions (LxPxH)	7.2 cm x 3 cm x 1.8 cm
Poids	24 g
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans
Concu pour	P/N: FAN1156PWM

Spécifications détaillées

Général

Type de produit	Pâte pour dissipateur thermique de processeur
Largeur	7.2 cm
Profondeur	3 cm
Hauteur	1.8 cm
Poids	24 g

Garantie du fabricant

|--|--|

Divers

Conductivité thermique	1.066 W/mK
Conductivite thermique	11000 VV/11111

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	-20 °C
Température maximale de fonctionnement	100 °C

Information de compatibilité

Conçu pour P/N: FAN1156PWM	Conçu pour	P/N: FAN1156PWM	
----------------------------	------------	-----------------	--

^{*} TD SYNNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.